

Technische Daten Kupfer und legiertes Kupfer ¹⁾



		Kupfer	sauerstofffreies Kupfer		niedrig legiertes Kupfer	
		Cu-ETP1	Cu-OF1	Cu-OF1 selekt. *	CuAg0,1 *	HCHS **
Werkstoff - Nr.	DIN / EN	CW003A	CW007A	-	CW013A	-
	UNS	C11040	C10100	-	C11600	-
Legierungsbestandteile	[%]	≥ 99,95 Cu	≥ 99,99 Cu	≥ 99,99 Cu Incl. Ag	≥ 99,80 Cu Ag 0,1	≥ 99,60 Cu
spezifische elektrische Leitfähigkeit ²	[m/(Ohm mm ²)]	58	58	58	57	50
spezifische elektrische Leitfähigkeit ²	[% IACS]	100	100	100	98	86
Wärmeleitfähigkeiten ²	[W/(mK)]	390	390	390	390	355
Wärmeausdehnungskoeffizient ³	[10 ⁻⁶ /K]	17	17	17	17	17
Zugfestigkeit weich	[N/mm ²]	240	240	240	240	-
Bruchdehnung weich	[%]	30	30	30	30	-
Zugfestigkeit hart	[N/mm ²]	450	450	450	450	600
spezifisches Gewicht	[g/cm ³]	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

- 1) Richtwerte für Draht 0,8 mm
- 2) bei 20° C
- 3) Temperaturbereich 20 - 200° C

- *) erhöhte Wärmebeständigkeit
- ***) exzellente Wärmebeständigkeit bis 600° C (**H**igh **C**onductivity **H**igh **S**trength)